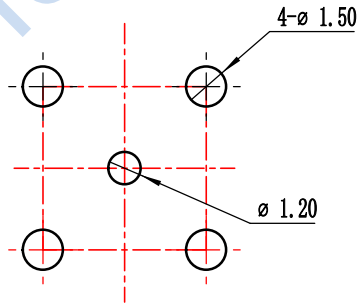
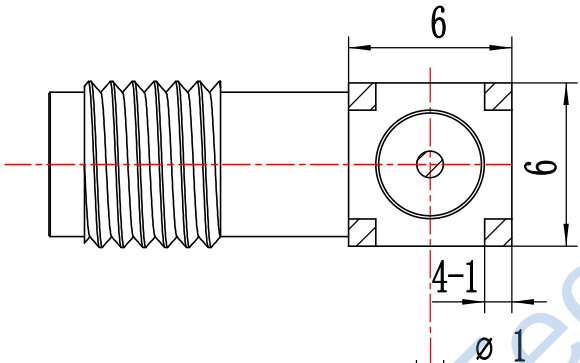
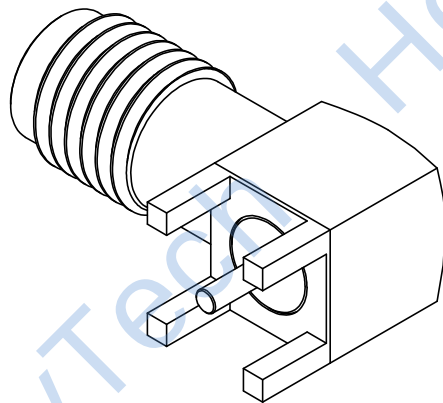
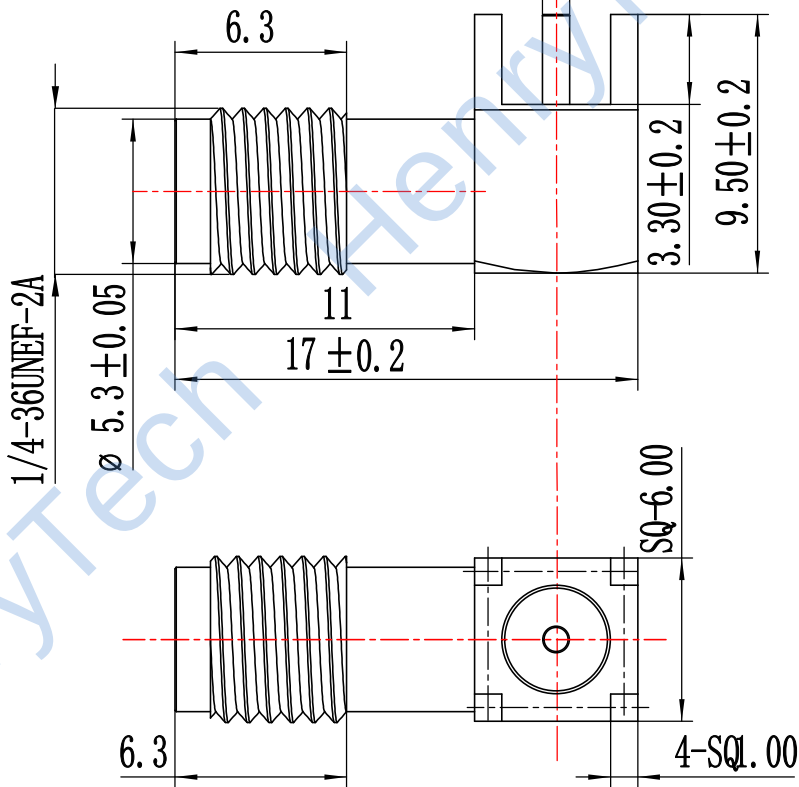


HL-SMA-KWE175-02



建议PCB开孔安装尺寸



材质与表面处理

| 序号 | 零件名称 | 材质    | 表面处理 |
|----|------|-------|------|
| ①  | 壳体   | 黄铜    | 镀金   |
| ②  | 绝缘子  | 聚四氟乙烯 |      |
| ③  | 中心针  | 黄铜    | 镀金   |

性能指标

- 特性阻抗:  $50\Omega$
- 接触电阻: 内导体 $\leq 5m\Omega$   
外导体 $\leq 2.5m\Omega$
- 绝缘阻抗:  $\geq 1000M\Omega$
- 介质电压: 500V

成都恒利泰科技有限公司  
Chengdu HenryTech Technology co., Ltd

| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段标记    | 重量    | 比例  | HL-SMA-KWE175-02 |
|------|----|----|-------|----|-----|---------|-------|-----|------------------|
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     |         | 0.001 | 5:1 |                  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |     |         |       |     |                  |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     |         |       |     |                  |
|      |    |    | 批准    |    |     | 共1张 第1张 | 版本    |     | 替代               |